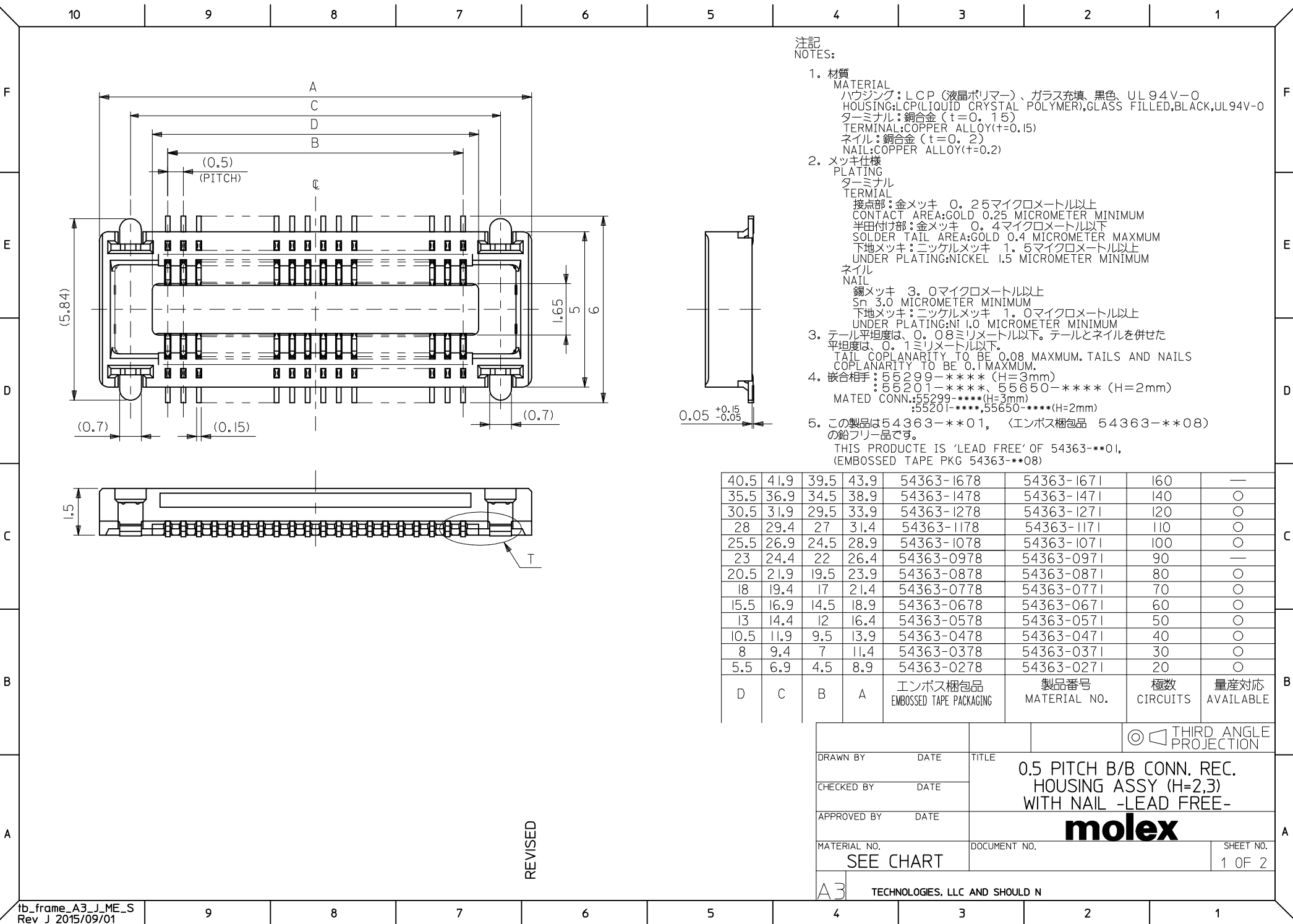




注記
NOTES:

1. 材質
MATERIAL
ハウジング: LCP (液晶ポリマー)、ガラス充填、黒色、UL 94V-0
HOUSING: LCP (LIQUID CRYSTAL POLYMER), GLASS FILLED, BLACK, UL 94V-0
ターミナル: 銅合金 (t=0.15)
TERMINAL: COPPER ALLOY (t=0.15)
ネイル: 銅合金 (t=0.2)
NAIL: COPPER ALLOY (t=0.2)
2. メッキ仕様
PLATING
ターミナル
TERMINAL
接点部: 金メッキ 0.25マイクロメートル以上
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
半田付け部: 金メッキ 0.4マイクロメートル以下
SOLDER TAIL AREA: GOLD 0.4 MICROMETER MAXIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM
ネイル
NAIL
銅メッキ 3.0マイクロメートル以上
Sn 3.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0マイクロメートル以上
UNDER PLATING: Ni 1.0 MICROMETER MINIMUM
3. テール平坦度は、0.08ミリメートル以下。テールとネイルを併せた
平坦度は、0.1ミリメートル以下。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08 MAXIMUM. TAILS AND NAILS
COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
4. 嵌合相手: 55299-**** (H=3mm)
: 55201-****, 55650-**** (H=2mm)
MATED CONN.: 55299-**** (H=3mm)
: 55201-****, 55650-**** (H=2mm)
5. この製品は54363-**01, 〈エンボス梱包品 54363-**08〉
の鉛フリー品です。
THIS PRODUCT IS 'LEAD FREE' OF 54363-**01,
(EMBOSSED TAPE PKG 54363-**08)

40.5	41.9	39.5	43.9	54363-1678	54363-1671	160	—
35.5	36.9	34.5	38.9	54363-1478	54363-1471	140	○
30.5	31.9	29.5	33.9	54363-1278	54363-1271	120	○
28	29.4	27	31.4	54363-1178	54363-1171	110	○
25.5	26.9	24.5	28.9	54363-1078	54363-1071	100	○
23	24.4	22	26.4	54363-0978	54363-0971	90	—
20.5	21.9	19.5	23.9	54363-0878	54363-0871	80	○
18	19.4	17	21.4	54363-0778	54363-0771	70	○
15.5	16.9	14.5	18.9	54363-0678	54363-0671	60	○
13	14.4	12	16.4	54363-0578	54363-0571	50	○
10.5	11.9	9.5	13.9	54363-0478	54363-0471	40	○
8	9.4	7	11.4	54363-0378	54363-0371	30	○
5.5	6.9	4.5	8.9	54363-0278	54363-0271	20	○
D	C	B	A	エンボス梱包品 EMBOSSED TAPE PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CIRCUITS	量産対応 AVAILABLE

DRAWN BY		DATE	TITLE	
CHECKED BY		DATE	0.5 PITCH B/B CONN. REC. HOUSING ASSY (H=2,3) WITH NAIL -LEAD FREE-	
APPROVED BY		DATE		
MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.
SEE CHART				1 OF 2
A3 TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD N				